CHAPITRE 2 : LA MEMOIRE

1 - Généralités sur les mémoires

11 - Définition

Le vocable mémoire désigne un dispositif capable d'enregistrer (stocker) et de restituer de l'information.

12 - Caractéristiques

121. Capacité

~~La capacité d'une mémoire est la quantité d'information qu'elle est capable de stocker.~~

Pour la mémoire principale, elle se mesure en bits, en octets, ou en mots (le mot est la plus petite unité d'information qui puisse être adressée ou allouée).

Ex. une mémoire adressant des mots de 16 bits et ayant une capacité de 524 288 mots peut stocker 8 388 608 bits, soit 8 Mbits ou 1 Moctets (1 Mo)

N.B. : le Kilo K = 2^{10} ; le Méga M = 2^{20} ; le Giga G = 2^{30} ; le Tétra T = 2^{40} .

*1 Kilo 1024¹
1000 Méga 1024³
1000 Giga 1024⁴*

Pour les mémoires secondaires l'unité de base est l'octet.

Ex. : un disque dur peut contenir plusieurs Goctets (Go)

122. Volatilité

Une coupure de l'alimentation électrique entraîne la perte des informations en mémoire centrale, on dit qu'elle est volatile.

Ce n'est pas le cas des mémoires secondaires. *Par contre le disque n'est pas volatile*

123. Accès.

~~Le temps d'accès à la mémoire est le temps qui s'écoule entre le moment où l'on demande une information dans la mémoire et le moment où elle est restituée.~~

Ex. : les mémoires à semi-conducteurs (électroniques), et les disque(tte)s magnétiques.

~~Le temps de transfert est le temps qui s'écoule entre le moment où l'on demande une information dans la mémoire et le moment où elle est restituée.~~

Ex. : la bande magnétique.

~~Le temps de latence est le temps qui s'écoule entre le moment où l'on demande une information dans la mémoire et le moment où elle est restituée.~~

Ex. : En mémoire centrale il peut être de 5 à 70 nanosecondes ← *très court comparé au milliseconde*

Ex. : Pour un disque il peut être de 8 à 13 millisecondes.

Pour mesurer les performances d'un support de mémoire, on utilise une autre notion : celle de débit (ou vitesse de transfert) qui s'exprime en octet par seconde.

Ex. : 33 Mo/s ou 66Mo/s pour un disque dur Ultra DMA

124. Fiabilité, coût de stockage.

Les mémoires ont une fiabilité qui dépend de la technologie employée et des manipulations auxquelles elles sont soumises, notamment pour les mémoires auxiliaires. Elles sont en général, sensibles à la chaleur, à la présence de champs magnétiques etc. ce qui peut induire un coût non négligeable, en particulier sur les gros systèmes.

13 - Hiérarchisation de la mémoire Registres, mémoires cache, centrale, périphérique

La mémoire centrale est constituée de circuits électroniques (semi-conducteurs) où l'information est stockée dans des registres (l'information y représentée sur plusieurs positions binaires).

14 - Classification des mémoires

M E M O I R E S	ÉLECTRONIQUES	Mémoire mortes (MEM)	ROM ← ne peut être modifiée PROM ← peut reprogrammer EPROM & REEPROM
		Mémoire vive (MEV)	RAM Statique (SRAM) ← cher RAM Dynamique (DRAM) ← - cher
	MAGNÉTIQUES	Bande magnétique	en bobine ou en cartouche
		Disque magnétique	fixe (disque dur) ou amovible
		Disquette	souple (amovible)
	OPTIQUES	CD-ROM CD-R DVD-ROM	Effacement impossible
		CD RW DVD-RAM	Réinscriptible
		Disque magnéto-optique	Réinscriptible

2 - Place de la mémoire centrale dans l'ordinateur

21- Schéma fonctionnel

22 - Parallélisme et anticipation

Dans les machines puissantes, le temps d'exécution d'une opération commandée par une instruction devient faible devant le temps de recherche en mémoire, de l'instruction et des opérands (adresses et données). Les techniques rendues possibles par le recouvrement des cycles mémoires (on parle d'entrelacement ou d'imbrication), visent à ce que toutes les informations nécessaires à l'exécution d'une instruction soient présentes dans les registres rapides avant que l'unité de traitement ne soit effectivement prête à exécuter l'instruction.

La mémoire est organisée en blocs indépendants qui permet la simultanéité (parallélisme) entre l'exécution et les transferts en mémoire.

Il y a donc anticipation (d'où le terme **d'antémémoire**). On dit aussi mémoire **cache**.

Si mémoire centrale est rapide → le processeur est rapide.

3 - Organisation d'une mémoire centrale

~~On cherche à trouver une donnée grâce à son adresse dans la mémoire, on cherche donc à...~~

- adressage ---> décodeur d'adresses
- stockage -> matrice de cellules élémentaires
- mise en attente -> tampon amplificateur d'E/S.
- contrôle des commandes de l'unité centrale

31- Notion de mot mémoire, point mémoire

~~Un point mémoire correspond à un élément binaire stocké dans une cellule élémentaire d'un mot mémoire. Une cellule peut contenir plusieurs points mémoire.~~

~~La capacité d'une mémoire est en fonction du nombre de bits qu'elle peut adresser, donc...~~

32 - Organisation Interne d'un boîtier mémoire

321- Matrice des cellules élémentaires Endroit où est stockée l'information.
 C'est la partie mémoire proprement dite. Suivant le principe retenu une cellule correspond à un mot mémoire, dans ce cas il faut plusieurs cellules pour stocker plusieurs bits.
Matrice: Ent. de colonne et de ligne.

322 - Le décodeur d'adresse
 Pour trouver une information dans une mémoire, il faut savoir où elle se trouve (où elle a été précédemment placée).

323 - Le tampon amplificateur d'entrée-sortie
 C'est un intermédiaire qui permet de mettre le signal à niveau au moment de l'échange des données, avant une écriture (W) ou une lecture (R).

324 - La logique de contrôle

Il existe aussi une circuiterie annexe qui permet de prendre en compte les commandes émanant de l'unité centrale

- Lire - R (Read) provoque la restitution des données ;
- Ecrire - W (Write) provoque l'écriture des données ;
- CS (Chip Select) ou CE (Chip Enable) active le tampon amplificateur,
- CAS (Column Address Strobe) et RAS (Row Address Strobe) permet le multiplexage des adresses. quelle colonne et quelle ligne on sélectionne par écrire

325 - Brochage sur mémoire vive

Pattes codé, répéter par :

10 pattes pr adresses => 2¹⁰ adresses ≠ 10¹⁰ 2¹⁰ mots

4 pattes pr les données => mot de 4 bits. 2¹⁰ mots (quartet) 2⁹ octets

rôle affecté à chacune des pattes.

Brochage physique

Brochage logique

A = adresse

I/O = donnée

WE = élément de contrôle (lire, écrire) si 1 = Ecrire 0 = Lire

4 - Les mémoires mortes (MEM) ou ROM

41- Définition

42 - Classification

ROM Read Only Memory : elles sont programmée définitivement par le constructeur de la machine.

PROM Programmable ROM elles peuvent être programmées une fois par l'utilisateur au moment de l'installation. Mémoire programmée à boucle x prtte

REPROM Re-programmable ROM : elles peuvent être effacées par rayons ultra violet et reprogrammées plusieurs fois. Peut être reprogrammée pls x et utilise des rayons U. violet

5 - Les mémoires vives (MEV) ou RAM Random Access Mémoire

La volatile

51- Définition

Mémoire vive, volatile, peut être effacée, mais doit rester accessible. Mémoire qui peut être adressée

52 - Classification

Réalisés à l'aide bascules (ou bistables), elle conserve l'information de manière stable tant que l'alimentation est maintenue.

Temps d'accès = 10 ns -+ coût élevé . 5 ns

Capacité = 256 ko 512 ko sur des puces directement sur la carte mère ou incorporé au micro-processeur

Réalisés à partir de transistor, grande densité d'intégration, elle conserve l'information pendant un laps de temps limité

Il est donc nécessaire de la **rafraîchir**, régulièrement pour maintenir l'information, d'où la nécessité d'une circuiterie annexe.

Temps d'accès = 50 à 70 ns, le coût est donc moins élevé que les SRAM. Capacité élevée (4 Mo à 256 Mo sur des barrettes).

~~On distingue plusieurs types de DRAM~~ performance en tps d'accès

FPM (Fast Page Mode) 60 ns environ (adressage à deux dimensions ; accéléré)

EDO (Enhanced Data Out) 10% plus rapide que la FPM, grâce à un tampon supplémentaire.

SDRAM (Synchronous Dynamic RAM) synchronisée sur le bus des données 8-10 ns.

DDR SDRAM (Double Data Rate)

DRDRAM (Direct Rambus DRAM)

SLDRAM (Sync Link DRAM)

elle s'auto-corrige

Les DRAM existent dans des versions plus performantes que les précédentes (ECC (Error Checking Correction) – intégrant des bits additionnels pour la détection d'erreurs, elles sont donc plus onéreuses et généralement utilisées sur des serveurs.

Variantes sur carte graphique

VRam (Vidéo Ram) mémoire dynamique utilisée pour les applications vidéo haute vitesse; elle possède des accès séparés pour le processeur et les circuits vidéo. On la trouve sur les cartes d'interface graphique. *capacité limitée*

WRam (Windows Ram) mémoire vidéo plus rapide que la VRam.

523 - Cas particulier *comportant particulier*

mémoires FLASH: il s'agit en fait d'une RAM (S ou D) couplée à une EEPROM. A la mise sous tension le contenu de l'EEPROM est copié en RAM, est éventuellement modifié. A la mise hors tension, la RAM est recopiée sur l'EEPROM. *irréversible*

Technologie chère, utilisée pour sauvegarder des configurations (BIOS, cartes PCMCIA, disque dur sur les portables).

6 - Technologie et organisation.

Les mémoires les plus vendues actuellement sont des composants regroupés sur des barrettes DIMM (Dual Inline Memory Module) sont des mémoires 64 bits et comportent 168 broches. Elles sont de grande capacité. La plupart des cartes mères récentes comportent de deux à quatre emplacements DIMM.

On trouve encore sur certaines machines des barrettes SIMM (Single In-line Memory Module) de capacités et de taille d'adressage variables. Il existe des barrettes 8 bits, 16 bits, 32 bits.

Les barrettes SIMM les plus récentes sont des 32 bits, et comportent 72 broches.

Sur une carte mère prévue pour un Pentium (I et II), ces emplacements étaient regroupés en banques. Pour obtenir des mots de 64 bits, il faut donc toujours installer soit un nombre pair de barrettes 32 bits, soit un multiple de 4 barrettes 16 bits, toutes de capacité et de temps d'accès identiques.

Remarque : il existe des barrettes SIMM de 9 et de 36 bits. Ils s'agit en fait de barrettes 8 et 32 bits, munie, pour chaque groupe de 8 bits, d'un bit de parité. Ce bit supplémentaire permet de tester le fonctionnement des composants à l'initialisation et la validité des données enregistrées (voir ECC).

523 - Mémoires FLASH alimenté par la pile

Exercices 1

a - On repère sur une carte mère un boîtier tel que présenté ci-après (figure a). De quel type de mémoire s'agit-il et comment le sait-on ? ROM car on ne peut que lire ms pas écrire

A quoi sert cette mémoire sur la carte mère ?

c'est une PROM et optimise l'efficacité du processeur et contrôle le BIOS

b - Quelle est la taille du mot mémoire, et combien peut-on loger de mots mémoire (capacité mémoire ou taille mémoire du boîtier), dans un boîtier représenté sur la figure b ?

De quel type de mémoire s'agit-il (mémoire vive ou mémoire morte) ?

Figure a

Figure b

Exercice 2

Vous devez assurer la sauvegarde d'une base de données de 100 Go, sur bande magnétique.

a) Exprimez ce volume de données en Mo, en Ko, et en octets.

*100 Go
102400 Mo x 1024
104857600 Ko
107374182400 octets*

On vous remet le tableau suivant, vous devez compléter les dernières colonnes :

Matériel	Volume cartouche	Taux de transfert	Nombre de Cartouches	Temps de Sauvegarde en seconde	Temps de Sauvegarde en heures
Exabyte	60 Go	12 Mo/s	2	8534	2,23
AIT	50 Go	6 Mo/s	2	17067	4,45
DLT 8000	40 Go	6 Mo/s	3	17067	4
Super DLT	100 Go	10 Mo/s	1	10240	2,50
Magstar E	20 Go	14 Mo/s	5	7340	2,02
LCO Accelis	50 Go	20 Mo/s	2	5120	1,1
LCO Ultrium	100 Go	10 Mo/s	1	10240	2,50

b) Concluez *c'est + pratique d'avoir seulement 2 cartouche sur une bande magnétique.*

On envisage d'utiliser un graveur de CD, sachant que :

- la capacité d'un CD-R est de 640 Mo ;
- le taux de transfert théorique initial d'un CD est de 150 Ko/s
- les caractéristiques du graveur sont les suivantes :
 - o Graveur Interne - IDE - 24x10x40x (Ecriture : 24x - Ré-écriture : 10x - Lecture 40x - Tampon 2 Mo)

composant mémoire cache

c) Comparez avec les solutions sur bandes magnétiques et concluez ?

bande magnétique c'est mieux

Pour 100 Go il faudrait 8h de sauvegarde + de manipulation des 100 CD donc

24 x 150 Ko/s = 3600 Ko/s ou 3,5 Mo/s